

# 郭柏能(第七屆)



## ■ 現任職務

- 總經理 – 台灣威士有限公司 (Vishay Taiwan)

## ■ 學歷

- 輔仁大學 電子工程 學系畢業 (第七屆)

## ■ 經歷

- Division Manager, Sales Division, Taxis Instrument Taiwan
- Field Application Engineer, IBM Taiwan

## ■ 傑出事蹟

- 任職外商半導體公司逾20年，產品包含: 手機基頻晶片、ARM 處理器、數位訊號處理器(DSP)、DRAM記憶體、類比晶片, 電源管理晶片, 通訊晶片(WIFI, Bluetooth、RFID)、離散式元件(Diodes/MOSFET)、被動元件(R, L, C).
- 現專注在automotive領域，舉凡電動車、電動機車、充電站/充電樁的應用，都是核心策略範圍，企望與台灣客戶共創雙贏
- 1997~2014 帶領 TI Taiwan sales team屢建奇功，締造 TI's I/O 產品線台灣最大市佔率之佳績
- 2014~2018 帶領 Vishay 台灣分公司, 擴大離散與被動元件之市佔率，Power MOS等相關產品，市佔率更高達六成以上.
- 熱心輔大電機之相關系務活動，積極參與科技講座，擔任主講講員